香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ASMPT LIMITED
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：0522）

新聞稿
ASMPT宣布對其製造運營進行戰略優化

題為《ASMPT 宣布對其製造運營進行戰略優化》的新聞稿附載於本公告。

承董事會命
董事
黃梓达

香港，二零二五年八月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、張仰學先生、蕭潔雲女士及許明明女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓达先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

（本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。）

【即時發布】

ASMPT 宣布對其製造運營進行戰略優化

2025年8月11日，新加坡——全球領先的半導體和電子製造公司 ASMPT 今日宣布，將對其在中國的製造運營進行戰略性優化調整。

ASMPT 已決定關閉位於深圳寶安區的先進半導體設備（深圳）有限公司（ASMPT Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.）。該廠房隸屬於公司的半導體解決方案分部，關廠將影響約 950 名員工。此次決策雖然艱難，但對於優化 ASMPT 的全球供應鏈，以更好地適應不斷變化的市場和客戶需求而言，是必要的一步。該舉措預計將提升 ASMPT 關鍵產品和解決方案在全球製造運營的成本競爭力、靈活性及運營韌性。

ASMPT 致力於以公平、有尊嚴且尊重的態度對待所有受影響員工。目前公司正積極制定全面的支持措施，幫助受影響的員工順利過渡。

ASMPT 在全球其他關鍵製造基地的運營將不受關廠影響。公司的供應鏈體系也已全面協調一致，確保為客戶提供不間斷的供貨，同時，產品和服務的品質與供應情況也不會受到任何影響。

本次戰略調整體現了公司對卓越運營、負責任的商業實踐和可持續長期增長一貫的承諾。

關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)

ASMPT是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬體及軟件解決方案供應商。ASMPT總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及LED(顯示板)。ASMPT與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。ASMPT也是半導體氣候聯盟的創始成員之一。

ASMPT在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是恒生科技指數、恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒生香港35指數之成份股。

詳細資訊請查閱ASMPT網站 asmpt.com。

媒體聯絡:

ASMPT Ltd.
林詒源 總監
企業傳訊
電話: +65 6450 1445
電郵: eg.lim@asmpt.com
網站: asmpt.com

HighTech communications GmbH
Barbara Ostermeier
Brunhamstrasse 21
81249 Munich
Germany
電話: +49-89 500778-10
電郵: b.ostermeier@htcm.de
網站: www.htcm.de